

规格说明书 KXD081 2 合 1 入耳检测(隔空触摸)

深圳市科信达电子有限公司

SHEN ZHEN KE XIN DA ELECTRONICS CO., LTD

TEL:0755-27877788

FAX:0755-27877898

公司网站: http://www.szkexinda.com

公司地址:深圳市宝安50区自由北小区自由六队四巷8号

2 合 1 入耳检测(隔空触摸)

KXD081是一款最新的高灵敏度入耳检测专用芯片,提供2路触摸感应输入,一对一开漏输出,提供低功耗模式,非常适合用于TWS耳机产品。

产品描述

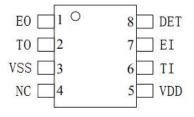
- ◆ 工作电压范围: 2.5 V~5.5 V
- ◆ 工作电流: 6uA@3.3V(佩戴模式);3uA@3.3V(休眠模式)
- ◆ 2 路触摸感应输入,做入耳检测及按键控制
- ◆ 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
- ◆ 提供一对一的开漏输出,未按键为开漏状态,按键为低电平输出
- ◆ 整合环境自我校正机制, 抗干扰特性好
- ◆ 软件固定灵敏度,省2颗灵敏度调节电容

产品应用

◆ TWS 耳机产品(功能键和入耳检测)

脚位封装图

◆ DFN8 (2*2)



脚位定义

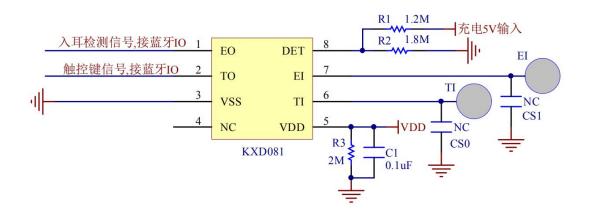
脚位名称	功能描述			
EI	EAR in 入耳检测触摸脚, 串接 100-1000 欧姆, 能提高抗干扰和抗静电能力			
ЕО	EAR out 入耳检测输出脚,开漏输出按键低有效,接蓝牙芯片			
TI	Key in 功能键输入脚,串接100-1000欧姆,能提高抗干扰和抗静电能力			
то	Key out 功能键输出脚,开漏输出按键低有效,接蓝牙芯片			
VSS	电源负端			
VDD	电源正端			
NC	NC, 空贴			
DET	耳机充电状态检测脚,检测外部充电状态的高低电平,不能为浮空状态			

功能描述

EI 脚为入耳检测触摸输入脚, 按键有效时 EO 输出低电平, 长按不复位; TI 为功能键輸入 Pin, 按键有效时 TO 输出低电平, 此键最长输出为 16 秒。

应用线路图(建议用蓝牙 GPI0 口供电)

开漏输出,按键低有效,蓝牙 I0 需开启内部上拉触摸输入端可以串接 100-1000 欧姆的电阻,提高抗干扰能力



灵敏度调节方法:

◆ 软件固定触摸芯片的灵敏度,省掉调节电容 CS0 和 CS1,空贴即可。

关于充电检测脚(Pin8):

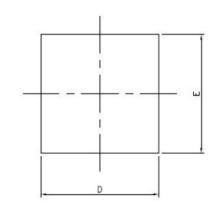
- ◆ 如果蓝牙芯片可控制触摸芯片的供电可让触摸芯片复位的话, Pin8 可只接下拉电阻, 耳机出仓的时候由蓝牙芯片重新给触摸芯片上电。
- ◆ 如果蓝牙芯片不能控制触摸芯片的供电让触摸芯片复位的话, Pin8 的充电 检测部分就不能省略,必须用到,有如下两种实现方式。
- (1) 采用电阻分压电路,如上图所示的应用线路图,两个电阻都要用到。
- (2) 不用电阻分压电路, DET 脚直连蓝牙 IO 口,由蓝牙芯片发充电状态信号给触摸芯片,需注意电平匹配。DET 脚需要有一个固定的电平状态,不能浮空,入仓充电时是给高电平,出仓使用时给低电平。

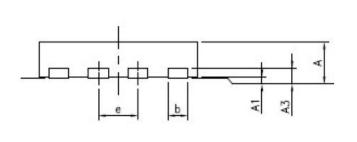
电气参数

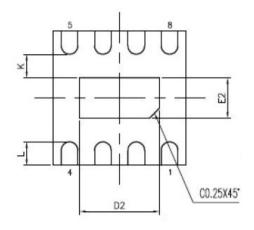
特性	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	2. 5	3. 3V	5. 5	V
工作电流	_	6 (佩戴模式)	_	uA
待机电流	_	3. 0	_	uA
上拉电阻	_	30	_	K
下拉电阻	_	6	_	K
低电压复位	2. 0-20%	2. 0	2. 0+20%	V
输入低电平	0	_	0.3	VDD
输入高电平	0. 7	_	1	VDD
工作温度 -40℃-85				${\mathbb C}$
储存温度	${\mathbb C}$			

封装说明

◆ DFN8 (2*2)







	MILLIMETERS				
SYMBOLS	MIN	TYP	MAX		
Α	0.70	0.75	0.80		
A1	0.00	0.02	0.05		
A3	0.203 REF				
b	0.20	0.25	0.30		
D	2.00 BSC				
E	2.00 BSC				
е	0.50 BSC				
K	0.20	-	-		
D2	1.55	1.60	1.65		
E2	0.65	0.70	0.75		
L	0.25	0.30	0.35		

封装配置

KXD081

封装类型 DFN8

	订	购	信	息	
芯片型号	最小整包装		包装方式		封装尺寸
KXD081	3,000 Pcs		盘装		DFN8

联系人: 杨先生 18924889448 (微信同号)

深圳市科信达电子有限公司

http://www.szkexinda.com